

智慧机房 V2.0 - 功能 #1237

功能 # 979 (完结): 温湿度项目

OM-TH100项目

2017-10-28 12:13 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-09-20
优先级:	高	计划完成日期:	2018-04-08
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、硬件参照大榕树温湿度 2、显示屏及外壳开模 3、程序自己编写			
子任务:			
功能 # 1212: OM-TH100生产			完结
功能 # 1213: 按键开模定制			完结
功能 # 1214: 镜片定制丝印			完结
功能 # 1215: 排针定制生产			完结
功能 # 981: 硬件设计			完结
功能 # 1192: OM-TH100温湿度改板 (C51)			完结
功能 # 1138: 温湿度LCD开模			完结
功能 # 1158: 高温测试			完结
功能 # 1159: 功能老化测试			完结
功能 # 1160: 引脚定义测试			完结
功能 # 1187: 温湿度外壳开模			完结
功能 # 1239: 外壳开模			完结
功能 # 1244: 按键开模设计			完结
功能 # 1245: 镜片定制丝印			完结
功能 # 1247: 温湿度LCD开模			完结
功能 # 1248: PCB样机设计			完结
功能 # 1186: 软件设计			完结
功能 # 1249: OM-THV1.1样板测试新程序频繁重启			完结
功能 # 1327: STM8程序设计			完结
功能 # 1450: 软件功能测试			完结
功能 # 1329: 样机测试			完结
功能 # 1451: 电源更改后STM8软件测试			完结
功能 # 1467: 软件增加IIC状态判断并写个上位机软件			完结
功能 # 1475: 测试总结报告pgx			完结

历史记录

#1 - 2018-04-12 09:04 - 盘 贵星

- 状态从 已发货 变更为 完结